

A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA (KN) EGYSÉGES ALKALMAZÁSA**(Árubesorolás)**

(2006/C 166/07)

A vám- és statisztikai nomenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet ⁽¹⁾ 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás alapján elfogadott Magyarázat

Az Európai Közösségek Kombinált Nomenklatúra Magyarázata ⁽²⁾ a következőképpen módosul:

A 9. oldal a következő szöveggel egészül ki:

„G. Multichip integrált áramkörök (MCP-k) vámmentes kezelése

A multichip integrált áramkörök két vagy több összekapcsolt monolitikus integrált áramkörből állnak, amelyeket minden tekintetben – akár egyetlen vagy több szigetelő alapon, ólomkeretekkel vagy anélkül, de más aktív vagy passzív áramköri elemek nélkül – szétválaszthatatlanul összekapcsoltak.

A multichip integrált áramkörök általában a következő konfigurációkban fordulnak elő:

- kettő vagy több monolitikus integrált áramkör egymás mellé rögzítve,
- kettő vagy több monolitikus integrált áramkör egymás tetejére összerakva,
- a fenti konfigurációk három vagy több monolitikus integrált áramkörből álló kombinációja.

Ezeket a monolitikus integrált áramköröket összekötik és egyetlen testbe kapcsolják össze, és betokozással vagy más módon szerelhetik ki. Az áramköröket minden tekintetben szétválaszthatatlanul összekapcsolják, azaz bár néhány alkotóelem elméletileg eltávolítható és helyettesíthető, azonban ez hosszú és kényes feladat lenne, amely normál gyártási feltételek mellett gazdaságtalan.

A multichip integrált áramkörök szigetelő alapjaiban elektromosan vezető területek lehetnek. A passzív funkciók nem összefüggő áramköri elemektől eltérő módon történő biztosítása érdekében ezek a területek különleges anyagokból állhatnak vagy speciális alakra formázottak lehetnek. Ahol az alapon vezető területek találhatók, azok tipikusan a monolitikus integrált áramkörök összekapcsolási módjára, mint eszközre támaszkodnak. Ezek az alapok említhetők »közvetítő« vagy »távtartó« néven is, amennyiben a legelső chip vagy sülyeszték fölé helyezik őket.

Monolitikus integrált áramköröket különböző módokon kapcsolnak össze, mint például ragasztókkal, huzalkötéssel vagy flip-csip (»flip chip«) technológiával.

A multichip integrált áramköröket a következők szerint kell besorolni:

- i. A teljes (vagy teljesként besorolt) gépet vagy berendezést alkotó multichip integrált áramkörök a gép vagy berendezés megfelelő vámtarifaszáma alá tartoznak;
- ii. Más multichip integrált áramköröket a gépalkatrészek besorolására vonatkozó rendelkezéseknek (különösen a XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. b) és 2. c) pontjának) megfelelően kell besorolni.

E vámmentességre csak a 8418, 8422, 8450, 8466, 8473, 8517, 8518, 8522, 8523, 8525, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548, 8708, 9009, 9026, 9031 és 9504 vtsz-ok alá besorolt multichip integrált áramkörök jogosultak.”

⁽¹⁾ HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 996/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 179., 2006.7.1., 26. o.) módosított rendelet.

⁽²⁾ HL C 50., 2006.2.28., 1. o.

344. oldal:

8542 Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet

A következő szöveggel egészül ki:

„Nem tartoznak e vámtarifaszám alá a két vagy több összekapcsolt monolitikus integrált áramkörből álló multichip integrált áramkörök (MCP-k), amelyeket minden tekintetben – akár egyetlen vagy több szigetelő alapon, ólomkeretekkel vagy anélkül, de más aktív vagy passzív áramköri elemek nélkül – szétválaszthatatlanul összekapcsoltak (lásd a II. Szakaszhoz – Különös rendelkezések, G. Multichip integrált áramkörök (MCP-k) vámmentes kezelése – tartozó magyarázatot).”
